

平成 18 年 10 月 20 日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社
 コード番号 6315 (東証・大証 1 部)
 問 合 せ 先 取締役常務執行役員経営企画室長
 西村 永和
 TEL (075) 692 - 0251

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向等を踏まえ、平成 18 年 5 月 30 日の決算発表時に公表した平成 19 年 3 月期中間 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日) および通期 (平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日) の業績予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 中間業績予想数値の修正(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日)

(1) 連結業績予想の修正

(単位：百万円、%)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
前 回 発 表 予 想 (A)	11,000	80	50
今 回 修 正 予 想 (B)	12,400	500	380
増 減 額 (B - A)	1,400	420	330
増 減 率 (%)	12.7	525.0	660.0
(ご参考) 前期実績(平成18年3月中間期)	6,498	1,388	4,557

(2) 個別業績予想の修正

(単位：百万円、%)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
前 回 発 表 予 想 (A)	9,000	330	330
今 回 修 正 予 想 (B)	10,200	1,000	350
増 減 額 (B - A)	1,200	670	20
増 減 率 (%)	13.3	203.0	6.1
(ご参考) 前期実績(平成18年3月中間期)	5,088	1,480	4,838

2. 通期業績予想数値の修正(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日)

(1) 連結業績予想の修正

(単位：百万円、%)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
前 回 発 表 予 想 (A)	20,000	250	130
今 回 修 正 予 想 (B)	22,000	800	700
増 減 額 (B - A)	2,000	550	570
増 減 率 (%)	10.0	220.0	438.5
(ご参考) 前期実績(平成18年3月期)	19,641	2,778	5,923

(2) 個別業績予想の修正

(単位：百万円、%)

	売 上 高	経 常 利 益	当期純利益
前 回 発 表 予 想 (A)	17,000	550	540
今 回 修 正 予 想 (B)	19,000	1,300	550
増 減 額 (B - A)	2,000	750	10
増 減 率 (%)	11.8	136.4	1.9
(ご参考) 前期実績(平成18年3月期)	16,277	1,363	5,846

3. 修正の理由

当上半期は、半導体メーカー各社の生産能力拡大に向けた積極的な設備投資により、特に国内を中心に受注が好調に推移し、売上高、経常利益および当期純利益が当初計画を上回る見通しとなりました。また、下半期におきましても、原材料価格の高騰等の懸念材料はありますものの、受注動向は当面堅調を維持するものと予想されます。これらを踏まえて、本年5月30日に発表しました業績予想を修正するものであります。

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

以 上